PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

64-038701

(43)Date of publication of application: 09.02.1989

(51)Int.CI.

G02B 1/10 H01J 9/24 H01J 29/86 // H01J 29/89

(21)Application number: 62-194480

(71)Applicant: HITACHI LTD

(22)Date of filing:

05.08.1987

(72)Inventor: SAITO AKIO

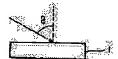
NAKATANI MITSUO KAWAMURA HIROMITSU

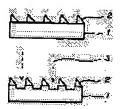
TSUJI SHINJI

(54) NON-REFLECTION TREATED SUBSTRATE

(57)Abstract:

PURPOSE: To increase film strength and to enable the easy removal of the finger prints sticking to the film by etching the surface of a glass substrate thereby forming rugged parts having a specific depth continuous at a specific pitch over the entire surface of the substrate. CONSTITUTION: The recesses of 1,000W1,500Å depth obtd. by etching the substrate surface are formed continuously at 1,500W2,000Å pitch over the entire surface of the substrate. Aluminum 2 is, therefore, formed in an island shape if the aluminum 2 is formed by vacuum deposition on the glass substrate 1 at an angle θ . The surface of the glass substrate 1 is etched by CF4 plasma 3 with such aluminum as a mask. The aluminum 2 is then removed by a soln. mixture composed of phosphoric acid, nitric acid and acetic acid. The practicable non-reflection treated substrate which has the high film strength and enables the easy removal of the finger prints sticking to thereto is thereby obtd.







LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

母 公 開 特 許 公 報 (A) 昭64-38701

の発明の名称 無反射処理基板

②特 願 昭62-194480

纽出 願 昭62(1987)8月5日

⑫発一明·者·子·藤···四 男···神奈川県横浜市戸塚区吉田町292番地 株式会社日立製作 所生産技術研究所内

砂発 明 者 中 谷 光 雄 神奈川県横浜市戸塚区吉田町292番地 株式会社日立製作 所生産技術研究所内

70発 明 者 河 村 啓 益 千葉県茂原市早野3300番地 株式会社日立製作所茂原工場

内

⑪出 頭 人 株式会社日立製作所 東京都千代田区神田駿河台4丁目6番地

邳代 理 人 弁理士 小川 勝男 外1名

明 細 書

1. 発明の名称

無反射処理基板

- 2 特許請求の範囲
 - 1. 敬細凹凸を形成して得られる無反射処理基板 にかいて、基板表面を受蝕することにより得られた深さ 1000~1500 Å の凹部が基板表面全体に ピッチ 1500~ 2000 Å で連続的に形成されてい ることを特徴とする無反射処理基板。
- 5. 発明の詳細な説明

〔産業上の利用分野〕

本発明はブラウン管等の製造に用いられる無反射処理基板に関するものである。

〔従来の技術〕

公知のようにブラウン管などでは、表面反射を防止する必要があるため、従来は多層膜をコーティングすることにより目的を達していた。ところが、多ドコーティングでは膜厚を±20 Å 程度に制御して各層を形成する必要があり、コスト高となるという問題点があった。

この解決策として。例えば米国特許第 2490662 号公報に配載されているように。建ふっ化水素酸 のシリカ過飽和水溶液を利用するエッチング方法 がある。酸方法はガラス基板を上配水溶液で中に 凌して、アルカリ金属酸化物等をガラス表面の 除去し、多孔質のシリカスケルトンからなる。 に変する。 をガラス表面に形成するものである。このよう な方法を使用すれば、低コストで表面反射を防止 することができる。

[発明が解決しようとする問題点]

ところが、上記方法により形成した無反射処理 基板には膜強度が十分に大でなく、また素手で取 扱う場合に指絞が付着して取れないと云う実用上 極めて不利な問題点があった。

本発明は上記のような従来技術の問題点を解消し、顔強度が大きく、かつ付着した指数が容易に取り除ける実用的な無反射処理基板の提供を目的とする。

〔問題点を解決するための手段〕

本発明の無反射処理基板は上記目的を達成する

ために。ガラス基板表面を浸斂することにより得られた深さ 1000~1500 Å の凹部が基板表面全体にピッチ 1000~2000 Å で連続的に形成されていることを特徴とする。

(実施例)

以下。本発明の一実施例を図により説明する。 (実施例1~12)

レジスト剝離後(第2図(a))、反射率等を測定し 第2表に示した結果が得られた。比較例として挙 げた珪ファ化水素酸のシリカ過飽和水溶液により エッチングしたものと比べて。反射率はほぼ同等 であり膜強度はより大きい。また。付着した指紋 もガーゼでふくことにより容易に取除くことがで きた。

以下余白

あり頂しゴム制幅試験によって示される膜強度は より大きい。また、付着した指数もガーゼでふく ことにより容易に取除くことができた。

(実施例13~24)

第2図(a) に示すようにガラス基板1にポジ型レジスト(例えば東京応化 OPPR - 5000)を500 人程度塗布し85 でで30分間ブリベークを行なった後、アルゴンイオンレーザ(放長 351 nm)を用いて干砂貫光を行なった。(第2図(b))干砂縞の間隔は第2表に示す凹部ピッチの値となるように調節した。現像(例えば東京応化 MMD - 3 に 1 分程度浸渍)を145 でで30分間ポストベークを行なった。(第2図(c))

実施例13~18では CF4 ブラズマを用いてガラス 表面をドライエッチングした。 (第2 図(d)) 諸条 件は実施例 1~12 と同様である。また実施例19~ 24では HF: NH4 F= 1: 6を用いてガラス袋面を ウェットエッチングした。 (第2 図(d)) ドライ. ウェットいずれのエッチングにおいてもエッチン グ語さは第2 表凹部深さの値となるようにした。

第 1 世

突施例他	例必蒸发条件		凹 部ピステ	四冊	反射率(%)			消しゴム 報館政論**
們	Ø(3 E)		ČÁŠ	W Z	450 nm	550nm	650 nm	(国)
1		100	10000	1200	0.4	0.5	0.5	>100
2	89	500	*	1000	0.4	0.4	0.5	. ~
5		1000	~	1000	0.5	0.5	a 5	<i>"</i> ·
4		100	"	1500	0.5	0.4	۵.5	"
5	85	500	-	1200	0.5	0.5	0.6	. "
6		1000		1200	0.6	0.5	0.6	
7		100	~	1000	0.6	0.5	0.5	~
8	60	500	~	1500	0.6	0.4	0.5	
9		1000		1200	0.5	0.5	0.6	" "
10		100	•	1200	0 6	0.5	0.6	"
11	75	500	~	1000	0.7	0.5	as	"
12		1000	-	1000	0.6	0.5	0.5	"
被 例 ^{s)}			500	1000	0.8	0.5	0.6	< 5

- 1) 凹部ピッテは必ずしも一定ではない。
- 前しゴムを2分ポンドの荷食で往復させ、仮はがれの生する 回数を試験する。
- 5) 注ファ化水減酸のシリカ遊戯和水裕液でエッテングして得られたもの。

突於例	四部	四部	反	消しゴム		
No	ピッチの	柔さW	450 nm	550 sæ	650 nm	(<u>@</u>)
15		1000	0.5	0.4	0.6	> 100
14	1800	1200	0.5	0.4	0.5	
15		1500	0.6	ã.4	0.5	~
16		1000	0.6	0.5	0.6	~
17	2000	1200	26	0.6	0.5	-
18		1500	0.5	0.4	0.5	-
19		1000	0.5	0.4	0.6	~ `
20	1800	1200	0.5	0.4	0.4	-
21		1500	0.6	0.5	0.5	// ·
22		1000	0.5	0.4	0.4	-
2.5	2000	1200	0.6	0.5	0.4	-
24		1500	0.6	0.5	0.5	-
比較例	500	1000	0.6	0.3	0.6	< 5

(発明の効果)

以上説明したように、本発明によれば膜強度が 大きく。かつ付着した指紋が容易に取り除ける実・ 用的な無反射処理基板を得ることができるので。 **表面反射の低波されたプラウン管等を安価に製造 することができる。**

4 図面の簡単な説明

第1図かよび第2図は本発明に係わる無反射処 理基板の実施例を示す説明図である。

1…ガラス基板。

2 … アルミニウム。

5 ··· CF4 ブラメマ、

5 …干涉光。



